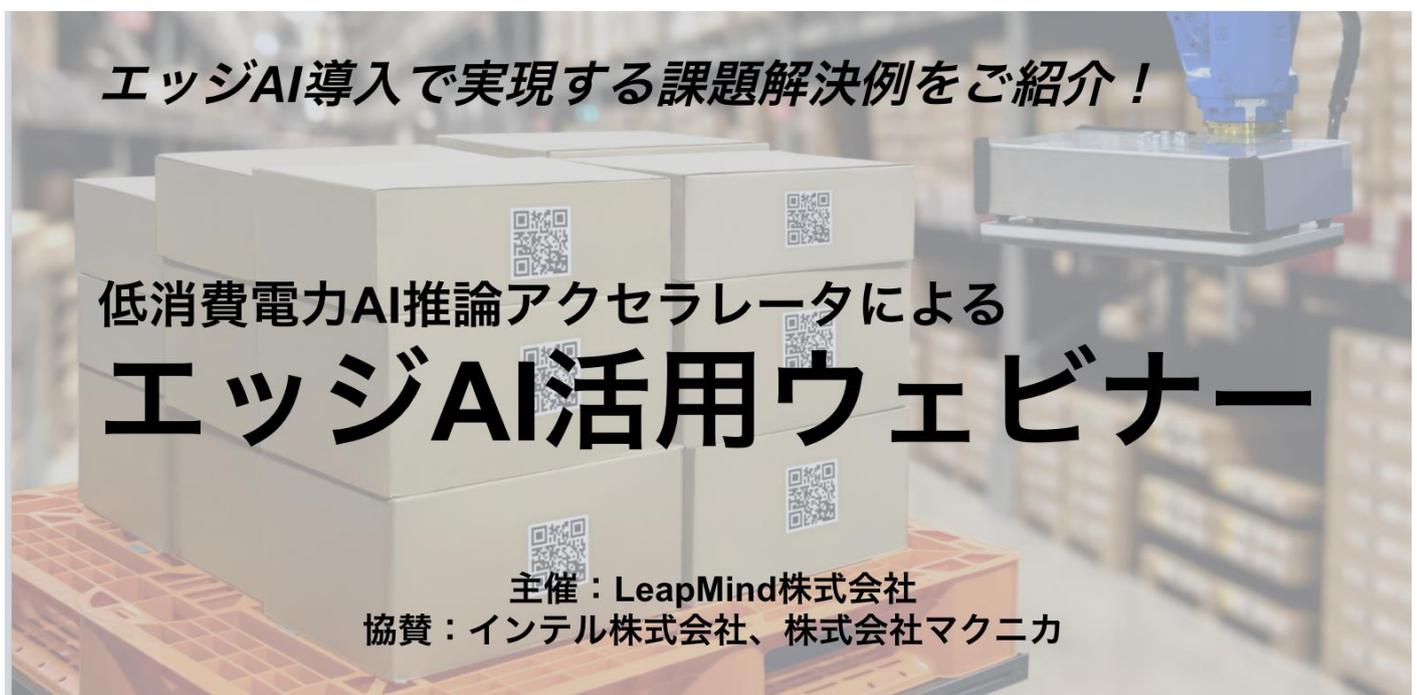


ニュースリリース

2022年4月14日  
LeapMind 株式会社

LeapMind、4/21(木)にエッジ AI 活用ウェビナー開催  
低消費電力 AI 推論アクセラレータ導入で実現する課題解決例を公開  
-インテル社によるデジタル社会の最新動向もご紹介-

エッジ AI のスタンダードを創る LeapMind 株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:松田 総一、読み方:リーブマインド、以下 LeapMind)は 4 月 21 日(木)、自社ウェビナー「エッジ AI 導入で実現する課題解決例をご紹介! 低消費電力 AI 推論アクセラレータによるエッジ AI 活用ウェビナー」を開催します。



IoT が普及段階に入り、デバイスの数や生成データ量が年々増大する中、効率的な AI 技術として「エッジ AI」への注目が高まっています。リアルタイム性や動作の安定性など、多くの利点を持つエッジ AI の活用に関心を持たれている企業様へ向け、疑問解消や実用化のヒントとなる内容をお届けします。

ウェビナーでは LeapMind が独自技術で開発した超低消費電力 AI 推論アクセラレータ IP「Effciera®(エフィシエラ)」についてご紹介します。活用事例や学習モデルを用いたデモンストレーション動画により、Effciera 事業部の野尻尚稔ビジネス開発マネジメントマネージャーが解説します。このほか、世界最大の半導体メーカーインテルから、Edge AI シニア・ソリューション・アーキテクトの内田修氏が登壇します。同社が「次の大いなる IT 革命」と位置づけるエッジコンピューティングを始めとした、デジタル社会の最新動向についてお話しいただきます。

LeapMind は今後も「次世代の情報端末を実現するためのキーテクノロジーを提供する」というビジョンのもと、エッジ AI の実用化による、人々のより便利な暮らしの実現に貢献していきます。

#### ■ウェビナー概要

- ・タイトル: エッジ AI 導入で実現する課題解決例をご紹介!  
低消費電力 AI 推論アクセラレータによるエッジ AI 活用ウェビナー
- ・主催: LeapMind 株式会社
- ・協賛: インテル株式会社、株式会社マクニカ
- ・日時: 2022 年 4 月 21 日(木) 14:00-15:00
- ・形式: ライブ配信ウェビナー

・登壇者:インテル株式会社インダストリー事業本部ソリューション技術統括部  
Edge AI シニア・ソリューション・アーキテクト 内田 修氏、  
LeapMind 株式会社 Effciera 事業部ビジネス開発マネジメントマネージャー 野尻 尚稔

受講料:無料

申し込みリンク:[https://zoom.us/webinar/register/WN\\_7nNXF3pQQX--qsmr7C7KlA](https://zoom.us/webinar/register/WN_7nNXF3pQQX--qsmr7C7KlA)

プログラム:

Intel キーノートセッション 20分

- ・エッジ AI を取り巻く市場環境の変化、最新動向についてご紹介

LeapMind セッション 25分

- ・エッジ AI 導入で実現する課題解決例のご紹介
- ・AI 推論アクセラレータ「Effciera」を活用したユースケース
- ・「Effciera®」ディープラーニングモデルを用いたデモンストレーション動画(ノイズ低減、異常検知)

#### ■登壇者プロフィール



**内田 修(インテル株式会社 インダストリー事業本部ソリューション技術統括部)**

大手国内通信キャリアにて金融業界における基幹系ネットワーク構築プロジェクトを経験後、  
外資系 IoT ベンダにてグローバルレベルの DX プロジェクト実績を残す(大手小売業、大手物流業、  
大手製造業等)。

現在、インテル株式会社の Edge AI シニア・ソリューション・アーキテクトとして企業の DX プロジェクト推  
進中。



**野尻 尚稔(LeapMind 株式会社 Effciera 事業部ビジネス開発マネジメントマネージャー)**

米国系半導体ベンダにて CPU と DSP をベースとしたデバイスの設計に従事した後、コンフィギュラブル  
プロセッサ IP の FAE、システムレベル設計環境、プロセッサ IP、システム IP の FAE として国内半導体  
ベンダの数々のプロジェクトを支援。2018 年 4 月より LeapMind 株式会社

#### ■LeapMind 株式会社について

「機械学習を使った新たなデバイスを、あまねく世に広める」を企業理念に 2012 年創業しました。累計調達額は 49.9 億  
円に達しています。ディープラーニングをコンパクト化する極小量子化技術に強みを持ち、製造業を中心に 150 社を超え  
る実績を保有しています。次世代の情報端末を実現するためのキーテクノロジーを提供するために、その実現に必要なソ  
フトウェアとハードウェア両面の開発に取り組んでいます。

本社:〒150-0044 東京都渋谷区円山町 28-1 渋谷道玄坂スカイビル 3F

代表者:代表取締役 CEO 松田 総一

設立:2012 年 12 月

URL:<https://leapmind.io>

\* プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。